# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН)

## Библиотека схемотехнических решений

Быстродействующий операционный усилитель на основе «перегнутого» каскода: модификация ОУ- SR №7

Прокопенко Н.Н., <u>prokopenko@sssu.ru</u>, Бугакова А.В., <u>annabugakova.1992@mail.ru</u>, Бутырлагин Н.В., <u>nbutyrlagin@mail.ru</u>

# Научно-исследовательская лаборатория проблем проектирования в экстремальной микроэлектронике ИППМ РАН и Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону)

### 1. Области применения ОУ- SR №7

Предназначен для работы в аналоговых и аналого-цифровых устройствах автоматики и приборостроения, в том числе в системах на кристалле (СнК). Схема КМОП варианта ОУ приведена на рис. 1.



Рис. 1. Быстродействующий КМОП ОУ на основе «перегнутого» каскода

Практическая реализация архитектуры рис. 1 может быть осуществлена как на КМОП, так и на BiJT транзисторах: tsmc (BiCMOS), SiGe (IHP, Германия), HHGRACE SoI (кремний на изоляторе), HCMS8D, H10-CMOS090\_LP (AO «Микрон», г. Зеленоград), 3КБТ (BiJFet-биполярно-полевой техпроцесс, AO «Интеграл», г. Минск), комплементарный биполярный техпроцесс AO «НПП Пульсар», г. Москва и др.

# 2. Текстовое описание схемы КМОП ОУ рис. 1

Схема ОУ рис.1 включает:

- базовый входной каскад VT1-VT4,
- корректирующий каскад VT7-VT8,
- промежуточный каскад на основе токовых зеркал ПТ1, ПТ2, ПТ3[1] и «перегнутого» каскода (VT5-VT6),
- источники тока I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, устанавливающие статический режим входного каскада VT1-VT4,
- источники тока I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>, устанавливающие статический режим «перегнутого» каскода VT5-VT6,
- источник тока I<sub>5</sub>, устанавливающий статический режим корректирующего каскада VT7-VT8,
- буферный усилитель (БУ),
- интегрирующую цепь коррекции Ск1,
- дифференцирующую цепь коррекции С<sub>к2</sub>.

Интегрирующая емкость коррекции  $C_{\kappa 1}$  обеспечивает заданный запас устойчивости ОУ по фазе. Дифференцирующий конденсатор  $C_{\kappa 2}$  повышают быстродействие ОУ в режиме большого сигнала при работе входных транзисторов в режиме микротоков и практически не влияют на малосигнальную частоту единичного усиления ОУ (f<sub>1</sub>).

В КМОП ОУ рис. 1 источники тока  $I_1$ ,  $I_2$  - устанавливают статический режим входных транзисторов VT1-VT4, источники тока  $I_3$ ,  $I_4$  - определяют статический режим выходных транзисторов VT5-VT6, источник тока  $I_5$  - задает статический режим транзисторов VT7-VT8. Все эти токи могут изменяться в широких пределах (единицы микроампер – единицы миллиампер). Это существенно влияет на максимальную скорость нарастания выходного напряжения ОУ (SR), которая достигает наибольших значений в сильноточном режиме VT1-VT4. При миллиамперных токах (1-5 мА) КМОП VT1-VT4 эффективность применения цепи коррекции  $C_{\kappa 2}$  уменьшается [2].

Разомкнутый коэффициент усиления по напряжению ОУ рис. 1 определяется эквивалентным сопротивлением в высокоимпедансном узле Σ1 и существенно зависит от выходного сопротивления токового зеркала ПТЗ. В качестве токового зеркала ПТЗ могут применяться более 50 известных схемотехнических решений [1], что обеспечивает получение численных значений Ку в широком диапазоне (до 80 дБ). Рациональный выбор токовых зеркал – один из важных этапов проектирования и оптимизации схемы ОУ рис.1.

В режиме большого сигнала токовые зеркала ПТ1, ПТ2 исключают ограничение выходного тока «перегнутого» каскода, перезаряжающего ёмкость  $C_{\kappa l}$ .

В качестве буферного усилителя (БУ) могут применяться более 30 вариантов классических схем, отличающихся друг от друга энергетическими и динамическими параметрами.

Таким образом, схема рис. 1 – это некоторая обобщенная схема ОУ, в рамках которой для основных технологических процессов (ВЈТ, КМОП) можно реализовать десятки частных вариантов ОУ, отличающихся друг от друга схемотехникой БУ, токовых зеркал ПТ1-ПТЗ [1], и, как следствие, динамическими параметрами.

В этой связи компьютерное моделирование обобщенной функциональной схемы рис. 1 с идеальными токовыми зеркалами, БУ и источниками тока  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ ,  $I_5$  позволяет определить предельные параметры широкого класса практических вариантов построения ОУ [3] с архитектурой рис. 1, к которым необходимо стремиться.

#### 3. Компьютерное моделирование ОУ рис. 1

В частном случае схема ОУ рис. 1 исследовалась в среде Orcad 9.2 на моделях КМОП транзисторов tsmc\_035\_t65.



Рис. 2 Графическое изображение КМОП транзисторов tsmc\_035\_t65 с n- и р-каналами

На рис. 3 показана схема КМОП ОУ рис.1 в среде Orcad.



Рис. 3 КМОП ОУ рис. 1 в среде Orcad 9.2 на моделях транзисторов tsmc\_035\_t65

#### 4. Ожидаемые параметры и характеристики ОУ рис. 3

Компьютерное моделирование влияния дифференцирующей емкости коррекции  $C2=C_{\kappa 2}$  на переходные процессы в КМОП ОУ рис. 3 при  $C_{\kappa 1}=C1=1\pi\Phi$ ,  $C_{\kappa 2}=C2=0..50\pi\Phi$ , Ri=1 ГОм, и работе его входного (DIS) и промежуточного каскадов в микрорежиме ( $I_1=I_2=I_3=I_4=I_5=10$ мкА), иллюстрируют графики рис. 4.



Рис. 4 Переходные процессы КМОП ОУ рис. 3: передний фронт

Зависимость максимальной скорости нарастания выходного напряжения ОУ рис.3 (SR) от ёмкости дифференцирующего конденсатора ( $C_{\kappa 2}=C2=C_{var}$ ) при  $I_1=I_2=I_3=I_4=I_5=10$ мкА, Ri=1 ГОм,  $C_{\kappa 1}=C1=1$ пФ, полученные из графиков рис. 4, представлены в табл. 1.

$C_{K2} = CZ + 0.50 \text{ M} \Phi$		
Ёмкость коррекции	Передний фронт	Задний фронт
$C_{\kappa 2}$ =C2=Cvar, пФ	SR <sup>(+)</sup> , В/мкс	SR <sup>(-)</sup> , В/мкс
0	19,7	19,67
0,5	18,34	19,23
1	20,20	21,97
2	30,07	36,19
5	65,25	141,84
10	135,59	540,54
50	366,97	909,09

Табл. 1 Зависимость SR от ёмкости дифференцирующих конденсаторов С.2=C2=0÷50пФ

Моделирование показало, что быстродействие рассматриваемого КМОП ОУ при отсутствии дифференцирующей цепи коррекции ( $C_{\kappa 2}=0$ ) пропорционально статическим токам  $I_1=I_2$ . В то же время в микрорежиме VT1-VT4 скорость нарастания SR при  $C_{\kappa 2}=0$  существенно уменьшается. Главная причина этого эффекта – уменьшение на один-два порядка напряжения ограничения ( $U_{rp}$ ) проходной характеристики драйвера емкости коррекции  $C_{\kappa 1}$  [2] (транзисторы VT1-VT4, токовые зеркала ПТ1-ПТ3, «перегнутый» каскод VT5-VT6), которое оказывает доминирующее влияние на SR  $\approx 2\pi f_1 U_{rp}$ , где  $f_1$  – малосигнальная частота единичного усиления скорректированного ОУ,  $U_{rp}$  – напряжение ограничения проходной характеристики драйвера емкости коррекции  $C_{\kappa 1}$  [3].

Анализ табл. 1 и рис. 4 показывает, что  $C_{\kappa 2}$  может существенно повысить быстродействие ОУ рис.1 (до 45 раз). При этом переходный процесс (рис. 4) имеет два явно выраженных участка – «крутой» и «пологий». Если максимальную скорость нарастания ОУ рассчитывать по формуле, которая усредняет численные значения SR с двумя участками переходного процесса [3], то положительный эффект от применения  $C_{\kappa 2}$  может быть найден из уравнения SR  $\approx 0.9U_{out}/t_{yer}$ , где  $t_{yer}$  – время установления переходного процесса на уровне  $0.9U_{out}$ ,  $U_{out}$ – установившееся значение выходного напряжения.

Если SR рассчитывать как максимальную производную выходного напряжения ОУ (не обращая внимания на "пологий" участок переходного процесса) [3], то численные значения SR с C<sub>к2</sub> будут существенно выше.

Таким образом, компьютерное моделирование показывает, что при статических токах КМОП входных транзисторов на уровне 10 мкА применение дифференцирующей цепи коррекции (С<sub>к2</sub>) обеспечивает увеличение SR OУ рис.1 в 45 раз.

При этом, дифференцирующая цепь коррекции (С<sub>к2</sub>) оказываются неэффективной в сильноточных режимах входного каскада, т.к. в этом случае

5

диапазон его активной работы составляет единицы вольт [2]. Этого достаточно для получения высоких значений SR и без применения C<sub>к2</sub>.

Компьютерное моделирование схемы ОУ рис. 3 при  $I_1=I_2=2$ мкА,  $I_3=I_4=I_5=10$ мкА, Ri=1 ГОм, C1=C<sub>к1</sub>=1пФ показывает, что предельный разомкнутый коэффициент усиления (Ку) равен 56 дБ, а верхняя граничная частота (по уровню -3дБ) – 341 кГц. В конкретных схемах данные параметры существенно зависят от свойств токового зеркала ПТЗ [1].

#### 5. Параметры оптимизации схемы рис.1

Практический интерес представляет определение оптимальных значений  $C_{\kappa 1}$ ,  $C_{\kappa 2}$  и статических токов входного и промежуточного каскадов  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ ,  $I_5$  при заданных ограничениях на максимальную скорость нарастания выходного напряжения ОУ, разомкнутый коэффициент усиления, запас устойчивости по фазе, энергопотребление, ослабление синфазных сигналов, геометрию транзисторов, схемотехнику токовых зеркал (более 50 модификаций [1]) и буферного усилителя (более 30 модификаций) и т.п.

### 6. Netlist в Spice OУ (рис.3)

1:	source OI	P_AMP
2:	X_F1 V	CC N40498 VCC N01683 SCHEMATIC1_F1
3:	I_I2	VCC N38914 DC {Ivar}
4:	E_GAIN1	OUT 0 VALUE {1 * V(N01683)}
5:	I_I4	N41052 VEE DC {Ivar1}
6:	X_F2 N	49530 VEE N41052 VEE SCHEMATIC1_F2
7:	I_I3	N39827 VEE DC {Ivar1}
8:	M_M4	N49530 IN2 N00905 N00905 CMOSP
9:	+ L=0.35	u
10:	+ W=10u	
11:	+ M=1	
12:	C_C1	0 N01683 1p
13:	V_V1	VCC 0 5
14:	M_M5	N01683 N41313 N41052 N41052 CMOSN
15:	+ L=0.35	u
16:	+ W=10u	
17:	+ M = 1	
18:	V_V2	0 VEE 5
19:	C_C2	N00905 N60424 {Cvar}
20:	M_M7	VCC 0 N60424 N60424 CMOSN
21:	+ L=0.35	u
22:	+ W=10u	

```
23: + M=1
24: M M2
             N39827 IN2 N38914 N38914 CMOSP
25: + L=0.35u
26: + W = 10u
27: + M = 1
28: X_F3 N13638 VEE N39827 VEE SCHEMATIC1_F3
             N51584 N41313 N39827 N39827 CMOSN
29: M M6
30: + L=0.35u
31: + W = 10u
32: + M = 1
33: I I5
           N60424 VEE DC {Ivar1}
34: V_V3
             N41313 VEE 2
35: R_R1
             0 N01683 1G
36: M_M1
             N41052 0 N38914 N38914 CMOSP
37: + L=0.35u
38: + W = 10u
39: + M=1
40: M M8
             VCC IN2 N60424 N60424 CMOSN
41: + L=0.35u
42: + W = 10u
43: + M = 1
44: V_V4
             N40498 N51584 5
45: V V5
             IN2 0 AC 1
46: +PULSE 0 5 1u 1f 1f 3u 6u
47: I I1
           VCC N00905 DC {Ivar}
             N13638 0 N00905 N00905 CMOSP
48: M M3
49: + L=0.35u
50: + W = 10u
51: + M=1
52: .PARAM Cvar=1p Ivar1=1u Ivar=1u
53: .subckt SCHEMATIC1_F1 1 2 3 4
54: F_F1
            3 4 VF_F1 1
55: VF F1
              120V
56: .ends SCHEMATIC1 F1
57: .subckt SCHEMATIC1 F2 1 2 3 4
58: F_F2
            3 4 VF_F2 1
59: VF F2
              120V
60: .ends SCHEMATIC1_F2
61: .subckt SCHEMATIC1_F3 1 2 3 4
62: F_F3
            3 4 VF_F3 1
63: VF F3
              120V
64: .ends SCHEMATIC1_F3
```

Разработка выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00122)

### Список литературы:

1. Прокопенко Н.Н., Титов А.Е., Бутырлагин Н.В. Токовые зеркала для проектирования КМОП аналоговых микросхем: основные модификации (ТЗ № 1-№ 36) [Электронный ресурс] // Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН: [сайт]. [2018]. URL:

<u>http://www.ippm.ru/data/eljrnal/paper/J4.pdf</u> (дата обращения: 17.04.2018)

- Prokopenko N.N., Butyrlagin N.V., Bugakova A.V., The Comparative Analysis of the Maximum Slew Rate of the Output Voltage BJT and CMOS (SiGe TSMC 0.35μ) Operational Amplifiers, 19th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM2018), June 29 - July 3 2018, Erlagol, Altai Republic,Russia, pp. 712-717.
- 3. Прокопенко, Н.Н. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей: монография / Н.Н. Прокопенко, А.С. Будяков. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 231 с. ISBN 5-93834-261-9